

財團 弘松教育文化財團 法人 弘松教育文化財團

08208 서울시 구로구 경인로 661, 101동 1201호 / 전화 (02)2612-7150 전송 (02)2612-7105

문서번호 : 현송 제23-02호(2023. 01. 13.)

수 신 : 한양대학교 학생처장

참 조 : 장학지원 담당자

제 목 : 2023학년도 석·박사통합과정 장학생 추천의뢰

본 재단의 2023학년도 석·박사통합과정 장학생을 다음과 같이 선발하고자 하오니 추천 하여 주시기 바랍니다.

1. 선발요강

(1) 입학성적이 상위 30%이내인 학생

(2) 학비조달에 어려움을 겪는 학생을 우선으로 하여 주임교수 추천을 받은 학생

2. 2023학년도 지급 예정 인원 : 합계 2 명

전 공	인 원		
	신 규	계속지급	계
융합기계공학과	1	-	1
신소재공학과	1	-	1
계	2	-	2

3. 장학금 운용 / 5년(10학기 지급)

(1) 지 급 액 : 1인당 연간 2,000만원

(2) 지급시기 : 2월하순 및 8월중순 - 각 1,000만원

4. 구비서류

신규 대상자	계속 지급 대상자
1. 추천서(본 재단 소정양식) 1부	1. 추천서(본 재단 소정양식) 1부
2. 장학금 신청 원서(") 1부	2. 장학금 신청 원서(") 1부
3. 대학교 성적증명서(학교양식) 1부	3. 前年度 성적증명서(학교양식) 1부
4. 자기소개서(한글 또는 영문, 자필) 1부	
5. 학습계획서(한글 또는 영문, 자필) 1부	

5. 제 출 처 : 08208 서울시 구로구 경인로 661, 101동 1201호(신도림푸르지오1차)
재단법인 현송교육문화재단

6. 제출기한 : 2023년 02월 10일(금) -끝-

재단법인 현송교육문화재단
이 사 장 김 정 일

